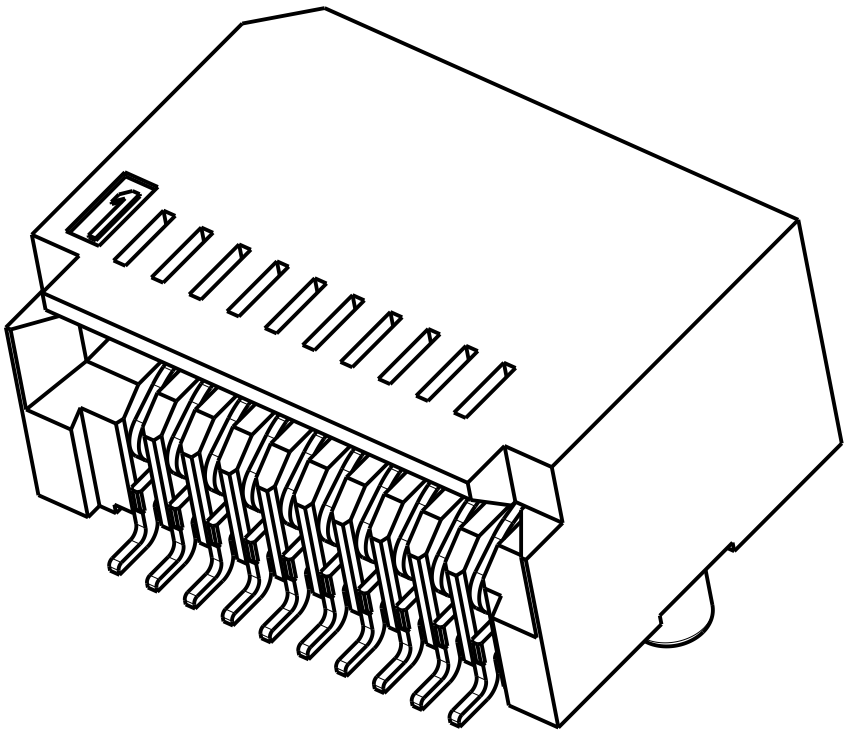
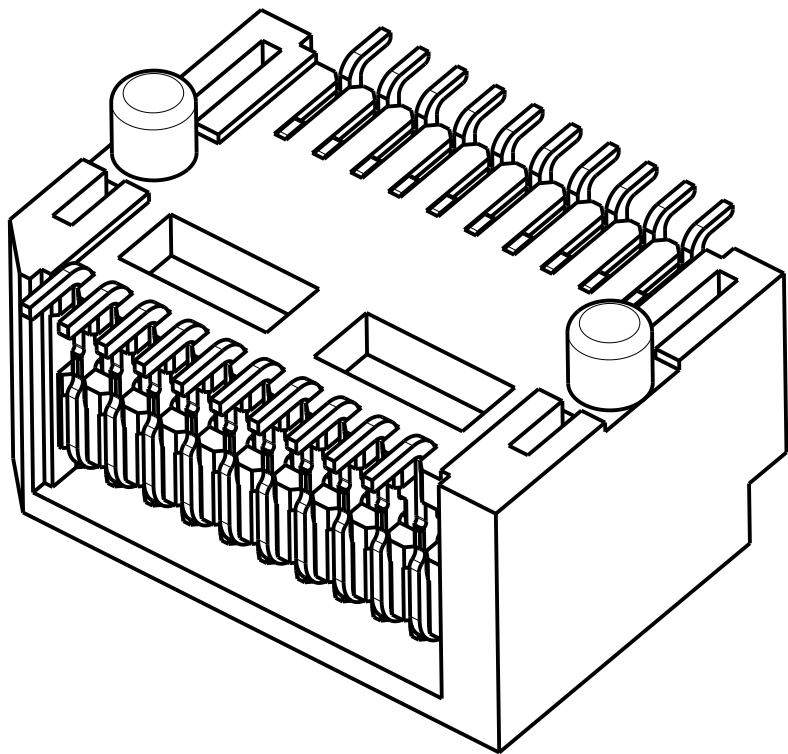


PRODUCT NUMBER	CONTACT AREA PLATING	PACKAGING
10122424-101LF	0.76µm Au	TAPE & REEL
10122424-901LF	0.38µm GXT	TAPE & REEL

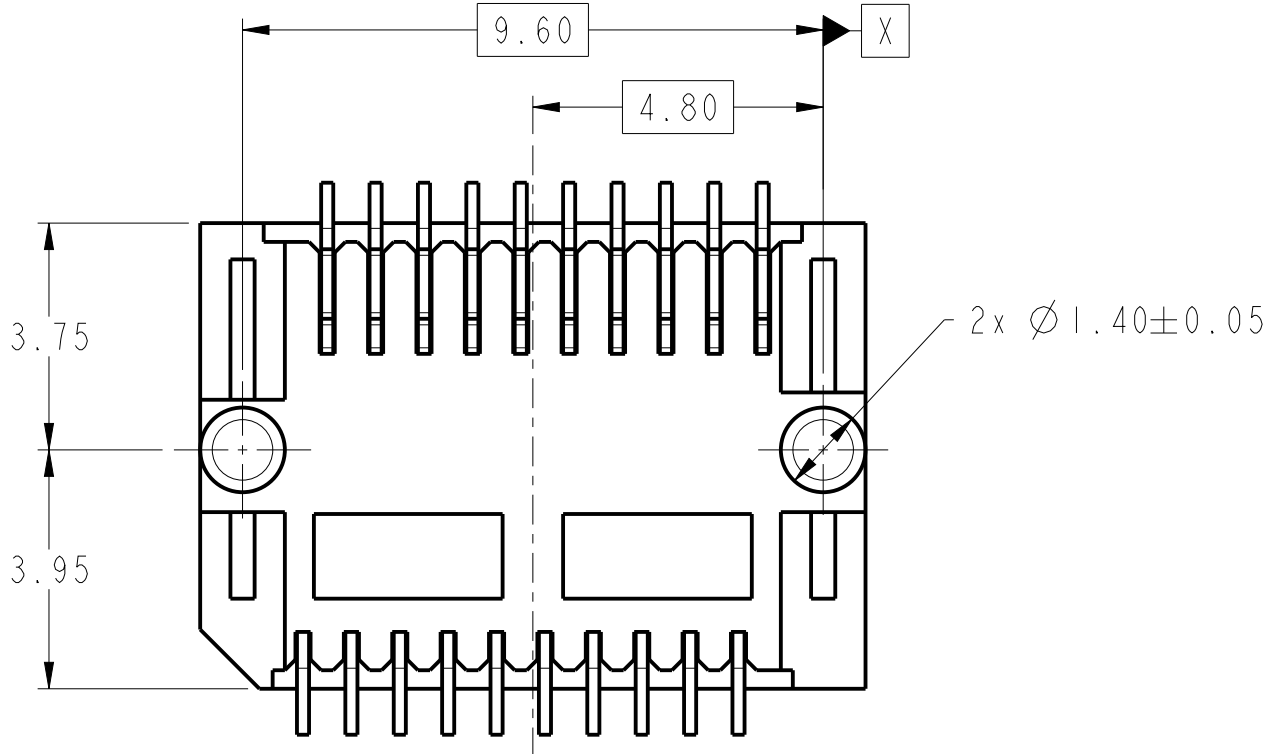
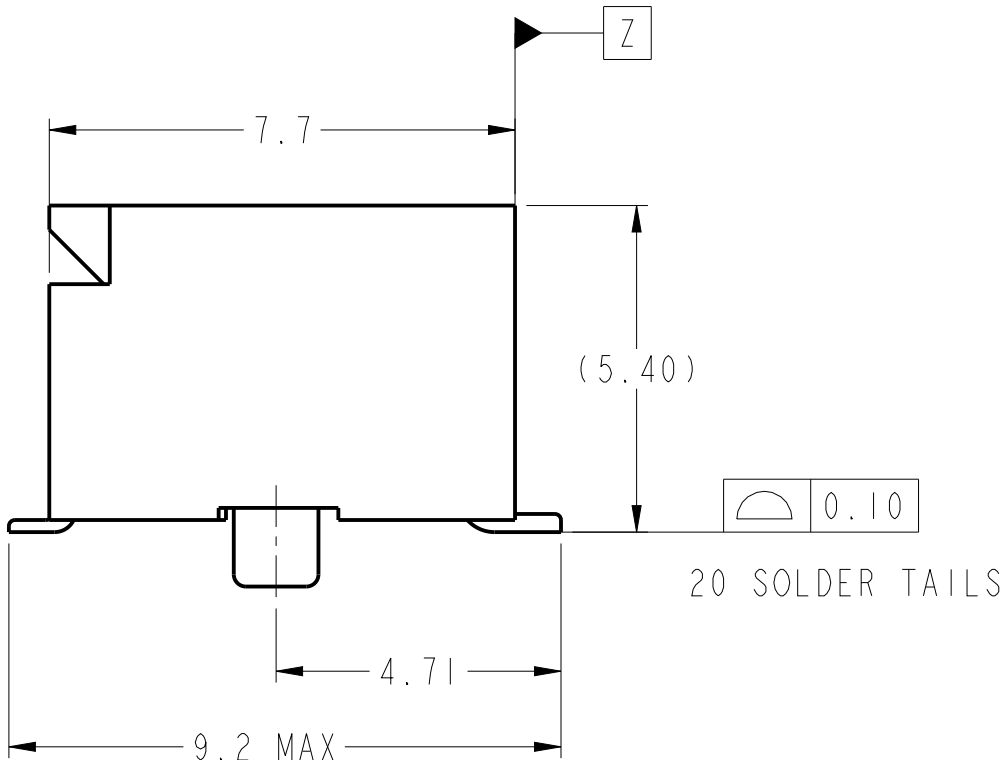
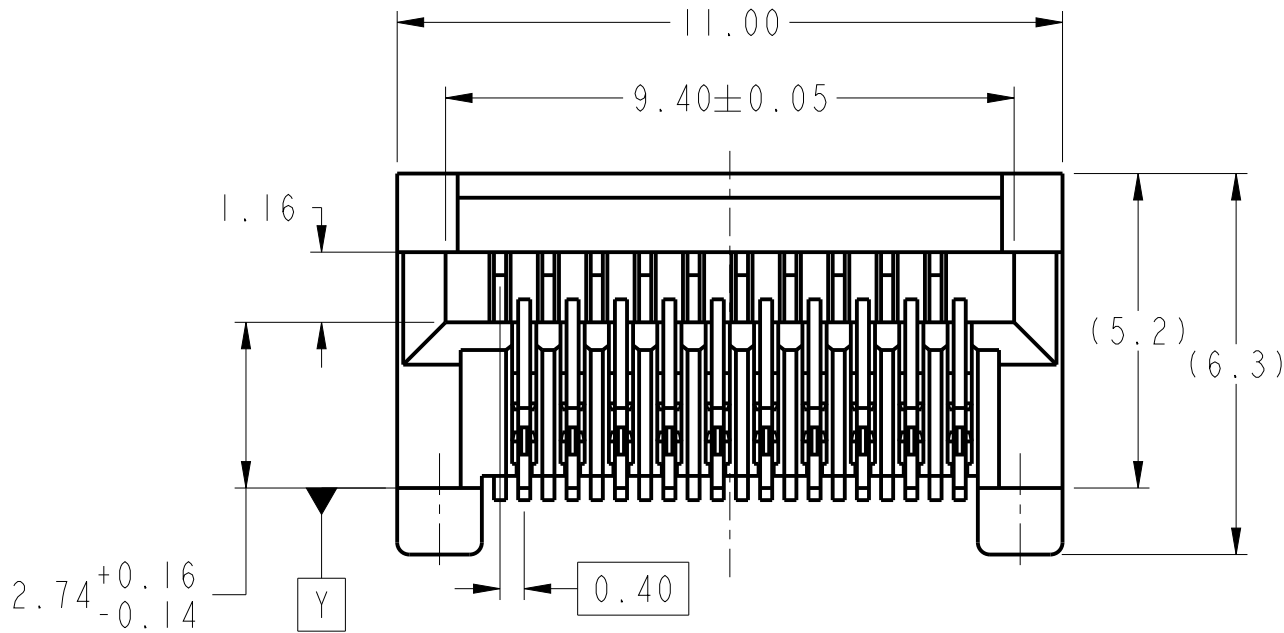
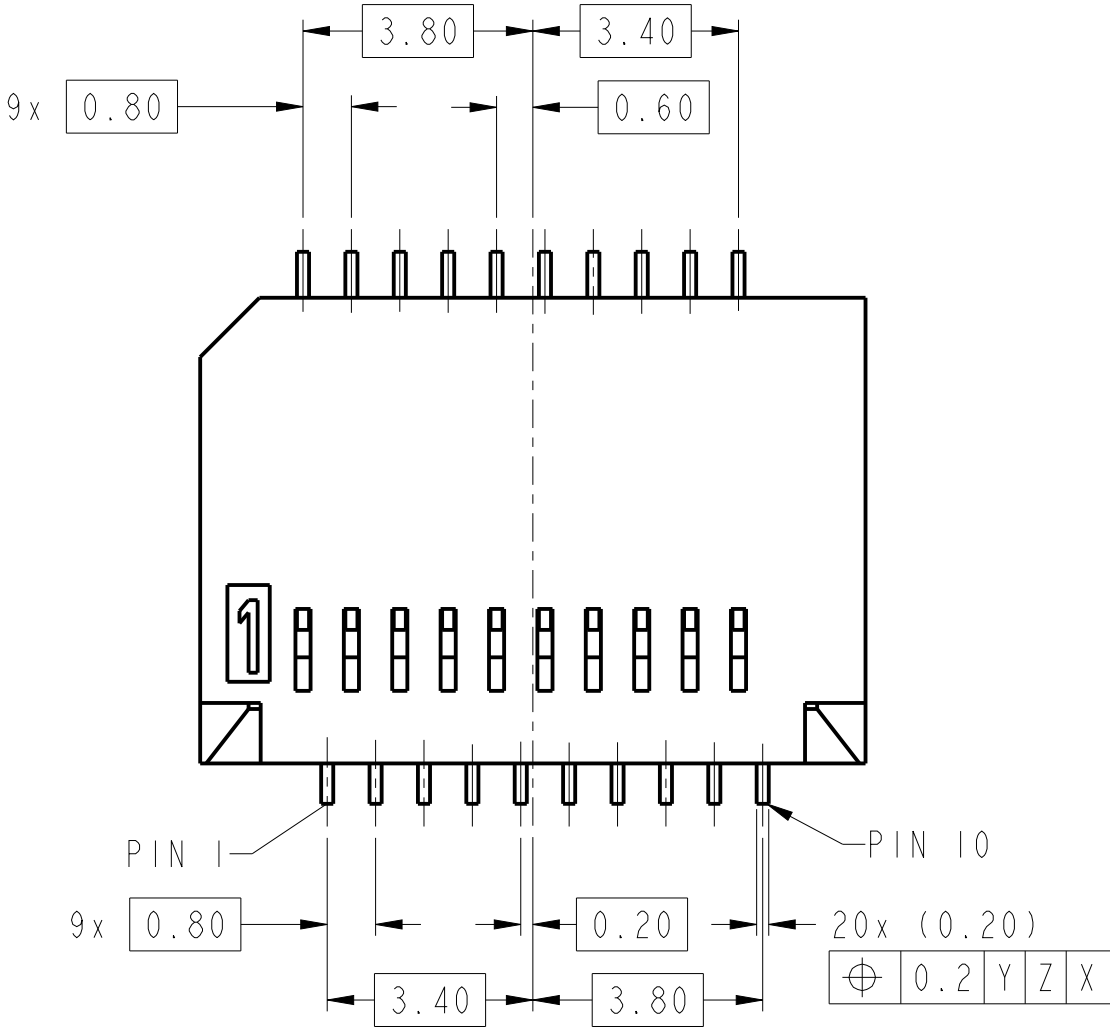
- NOTES:
- MATERIAL:
HOUSING: HIGH PERFORMANCE RESINS, BLACK.
CONTACT: COPPER ALLOY.
 - PLATING:
UNDERPLATE: 1.27µm MIN NICKEL OVER ALL
SOLDER AREA: 2.54µm MIN TIN (LEAD FREE)
MATING AREA: SEE PRODUCT NUMBER TABLE.
 - DESIGNED TO CONFORM WITH SFP+ MSA SPECIFICATION.
 - PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1141
 - APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0385.
 - PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2372
 - PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.



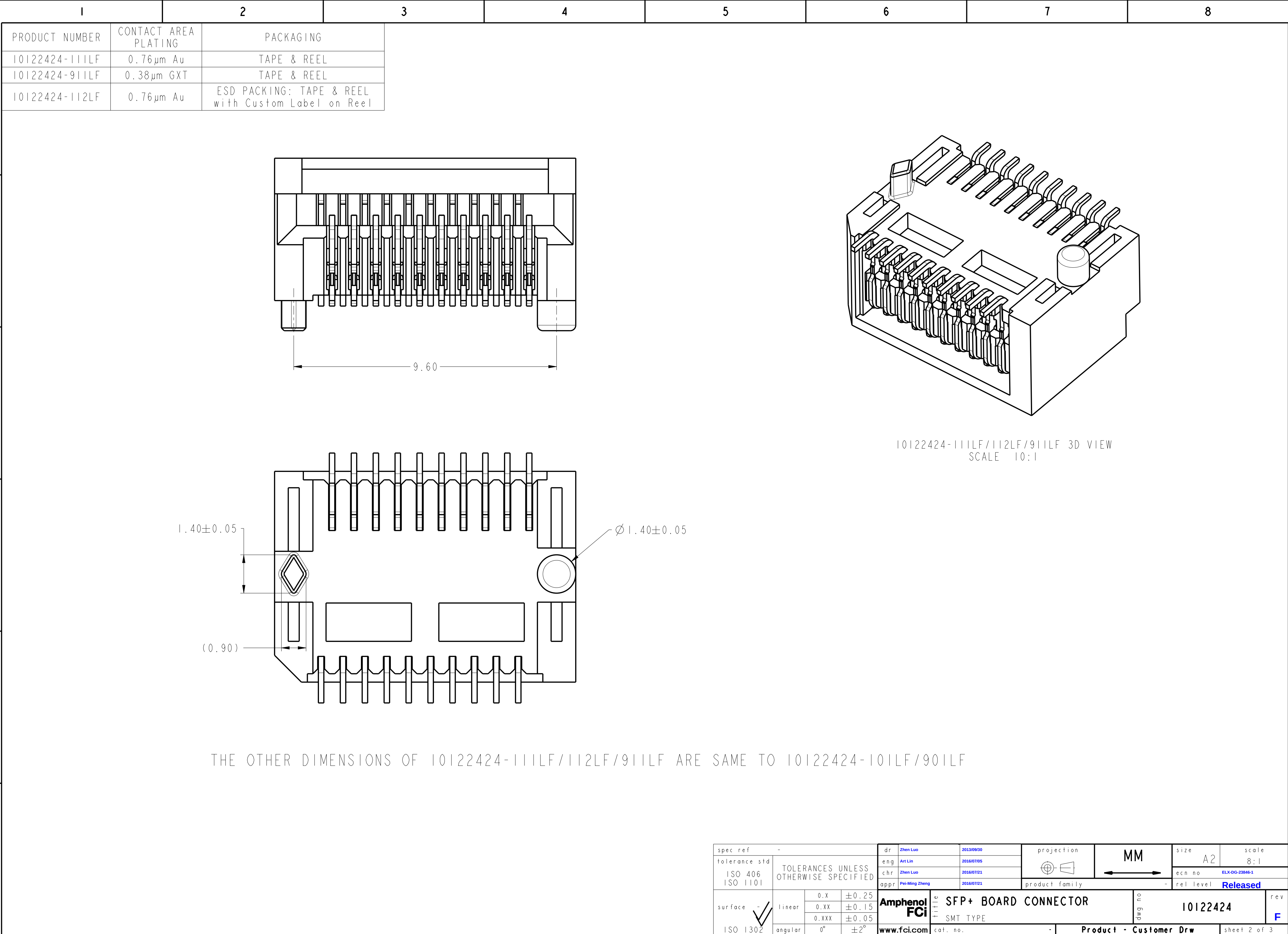
10122424-101LF/901LF 3D VIEW
SCALE 8:1

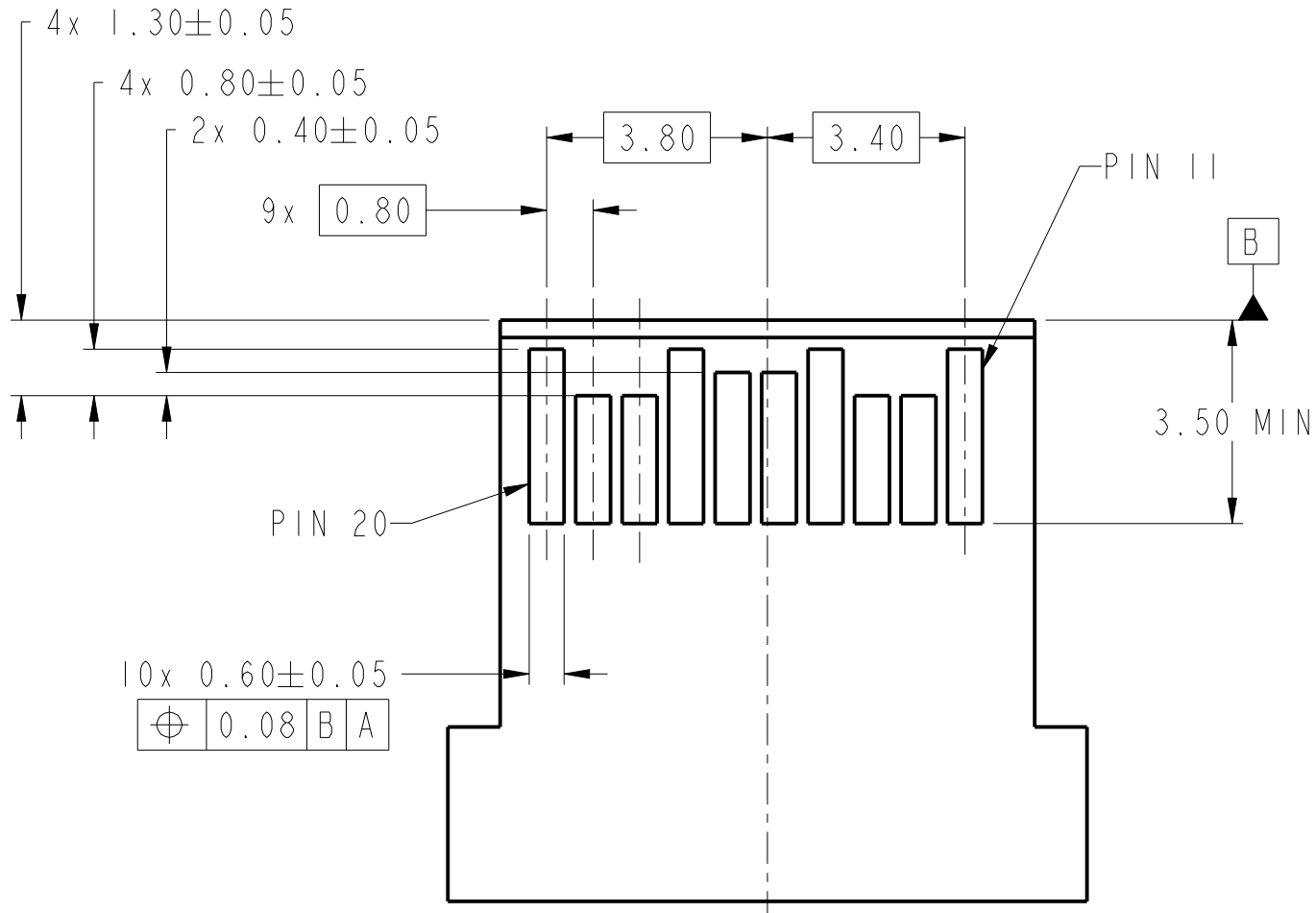


10122424-101LF/901LF 3D VIEW
SCALE 8:1

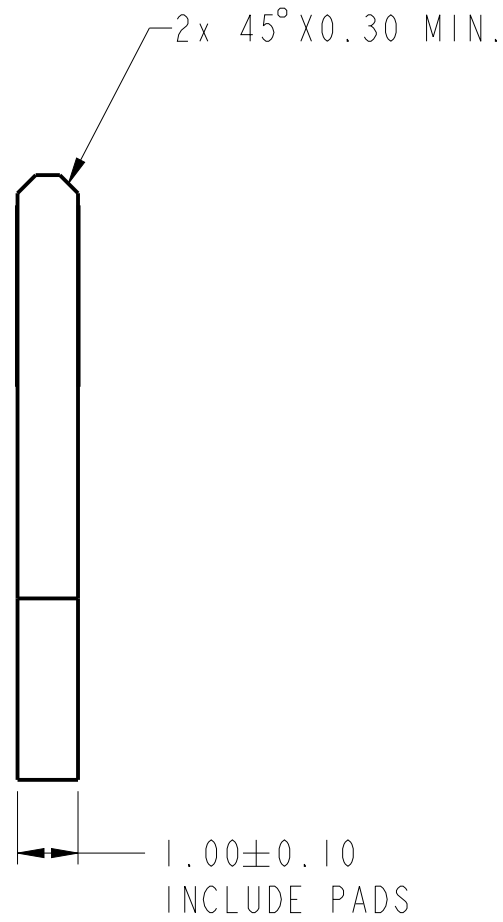


spec ref -				dr Zhen Luo 2013/09/30		projection		MM		size A2		scale 1:1			
tolerance std ISO 406 ISO 1101				eng Art Lin 2016/07/05						ecn no ELX-DG-23846-1					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				chr Zhen Luo 2016/07/21						rel level Released					
				appr Pei-Ming Zheng 2016/07/21		product family				-					
surface 		linear		0.X ±0.25				SFP+ BOARD CONNECTOR				dwg no 10122424		rev F	
				0.XX ±0.15											
				0.XXX ±0.05											
		angular 0° ±2°		www.fci.com											

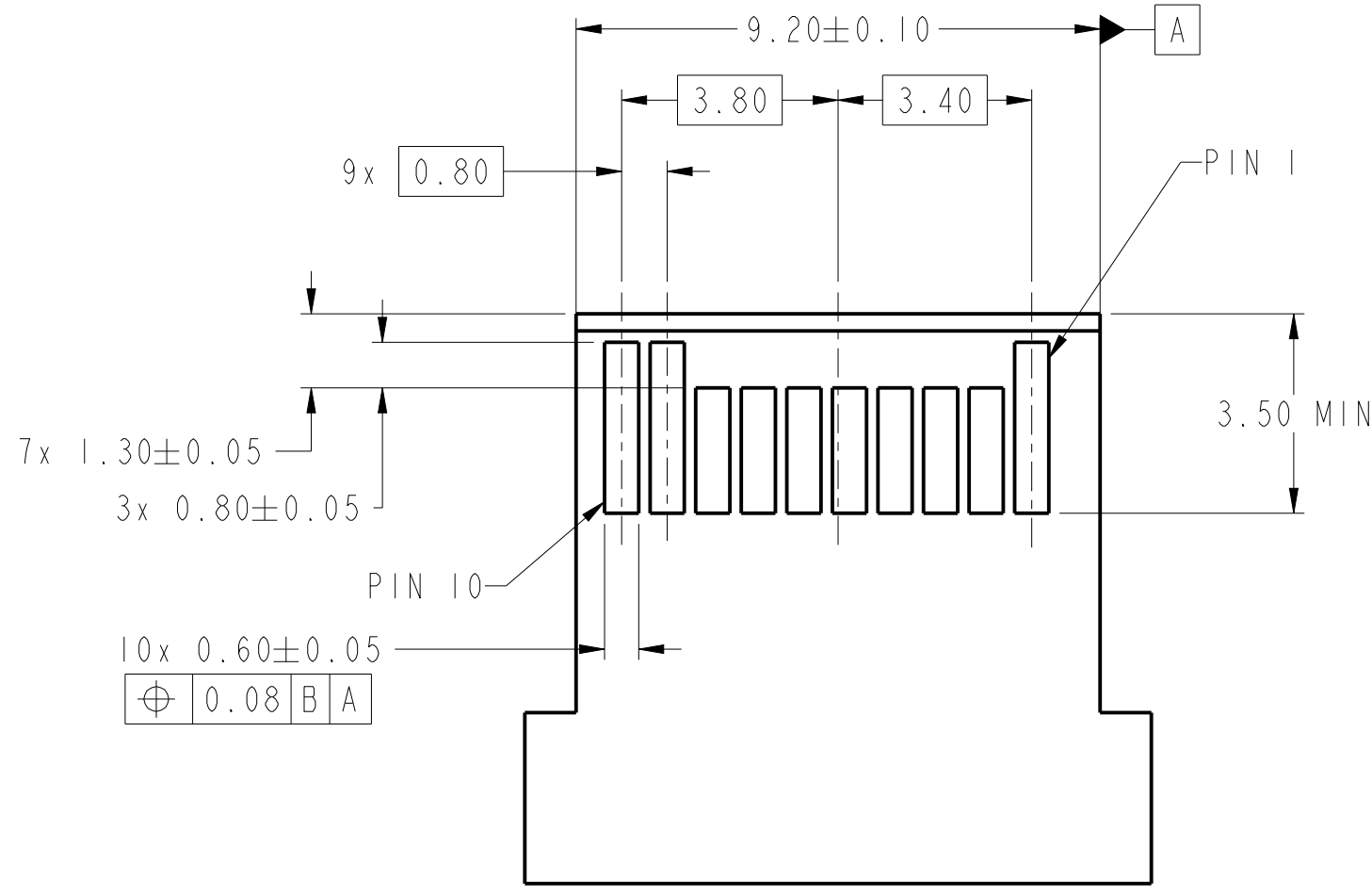




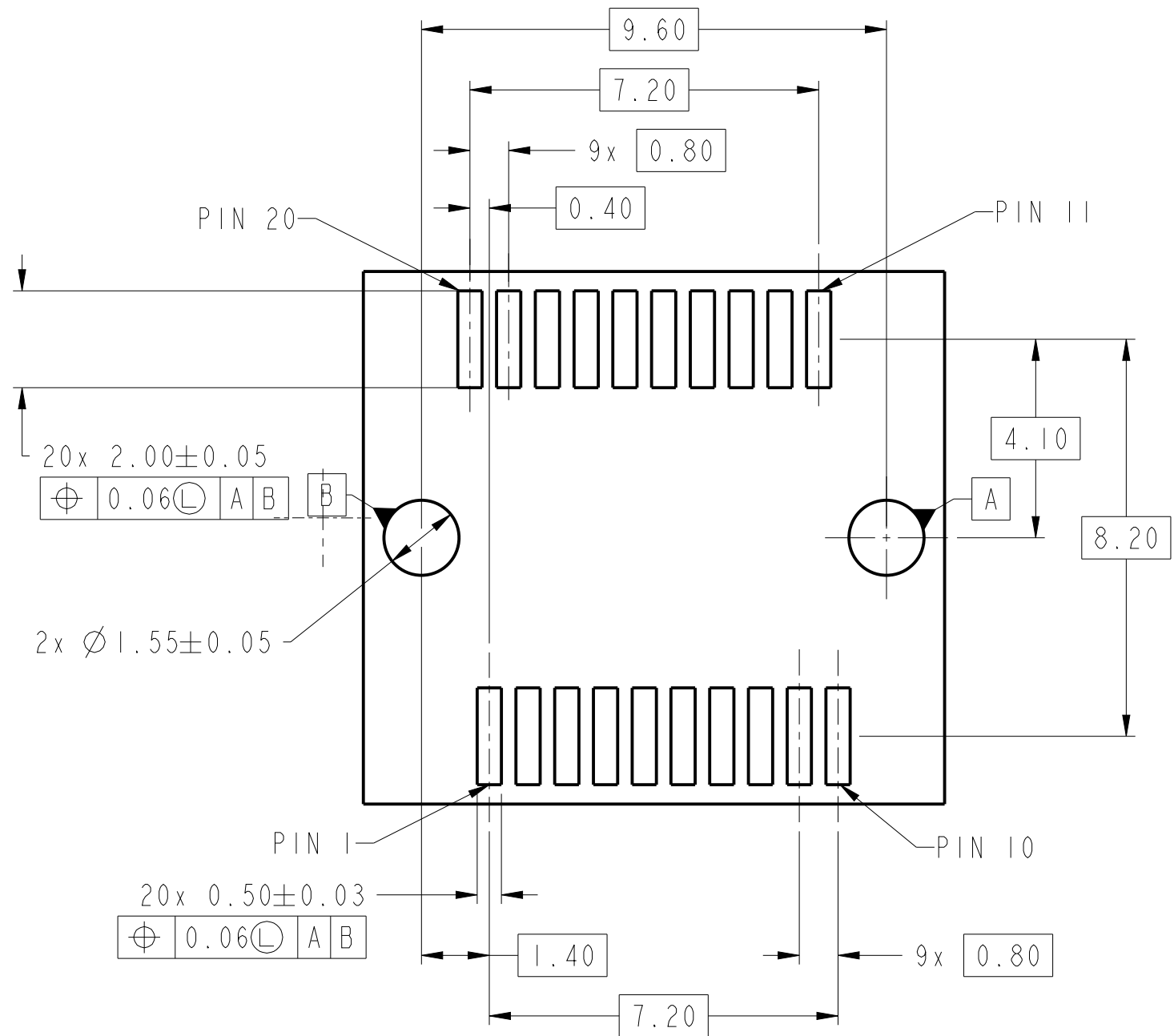
TOP VIEW OF BOARD



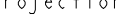
RECOMMENDED PCB LAYOUT
MATING PCB SIDE



BOTTOM VIEW OF BOARD



RECOMMENDED PCB LAYOUT
CONNECTOR MOUNTING SIDE

spec ref		-		dr	Zhen Luo	2013/09/30	projection		MM		size	A2	scale	8:1
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng	Art Lin	2016/07/05					ecn no	ELX-DG-23846-1		
ISO 406				chr	Zhen Luo	2016/07/21	product family	-			rel level	Released		
ISO 1101				appr	Pei-Ming Zheng	2016/07/21								
surface		linear	0.X	±0.25	Amphenol FCi	title	SFP+ BOARD CONNECTOR				dwg no	10122424	rev	F
			0.XX	±0.15										
			0.XXX	±0.05										
		angular	0°	±2°										

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9